#### DC-20 GHz GaAs MMIC SPDT Switch

### 关键指标

▶ 频率范围: DC~20GHz▶ 隔离度: > 40dB@20GHz▶ 插入损耗: 1.8dB@20GHz

▶ 吸收式

▶ 芯片尺寸: 3×3mm×1.2mm

### 产品简介

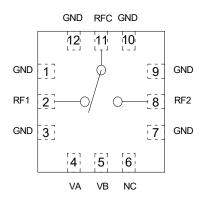
HX432010AF3 是一款宽带吸收式砷化镓 pHEMT单刀双掷开关芯片,覆盖频段 DC~20GHz,芯片在 整个工作频段提供大于 40dB 的隔离度和 1.8dB 的 插入损耗。采用 0/-5v 逻辑控制,无需外接电源偏 置,无功率消耗。在工作频段具有优良的开关特性 和端口驻波特性,适合应用于微波混合集成电路和 多芯片模块以及低功耗系统

开关芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好 接地。芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧 结或导电胶粘接工艺。

#### 典型应用

- 无线通信设备
- ▶ 雷达和电子对抗
- 军事和航天
- ▶ 仪器和仪表
- ▶ 微波无线电
- > 测试和测量

### 功能框图



## **电性能 (T₄=25℃, 控制电平=0/-5V, 50Ω系统)**

指标	测试频率	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	0.01~20GHz	-	1.8	-	dB
隔离度	0.01~20GHz	40	50	-	dB
回波损耗 RFC,RF1,RF2(ON)	0.01~20GHz	-	-15	-	dB
回波损耗 RF1,RF2(OFF)	0.01~20GHz	-	-20	-	dB
开关时间(50% V <sub>CTL</sub> to 90% of RF output)	0.01~20GHz	-	20	-	ns

#### 绝对最大额定值

最大输入功率(1 GHz ~20 GHz)	+27dBm	工作温度	-55℃~+85℃
控制电压范围	-6~0.2V	贮存温度	-65℃~+150℃
静电防护等级 (HBM)	Class 1A	沟道温度	150℃

# 控制电压

状态	偏置条件	
低	0~0.2V	
高	-3~-6V	

## 直值表

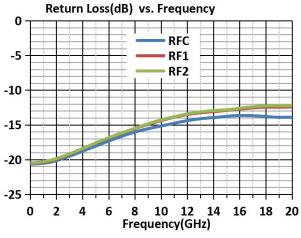
控制输入		通断状态	
VA	VB	RFC-RF1	RFC-RF2
高	低	ON	OFF
低	高	OFF	ON

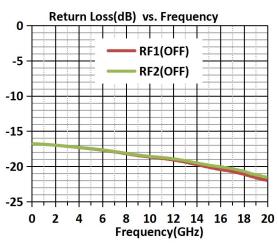
Hisiwell Technology Co., Ltd

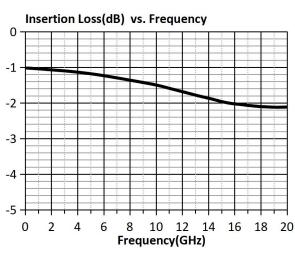
### DC-20 GHz GaAs MMIC SPDT Switch

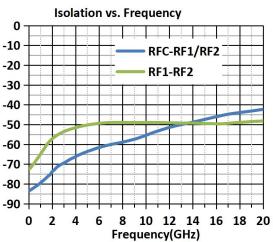
## 典型性能测试曲线

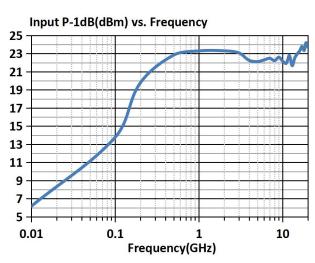
#### 夹具去嵌入





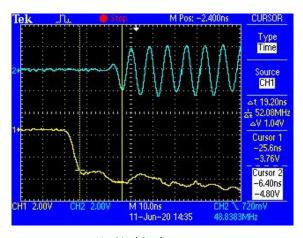


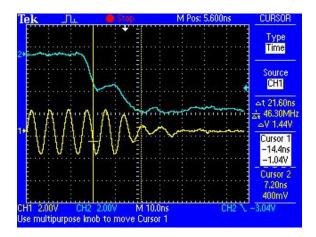




Hisiwell Technology Co., Ltd Email: sales@hisiwell.com

## DC-20 GHz GaAs MMIC SPDT Switch

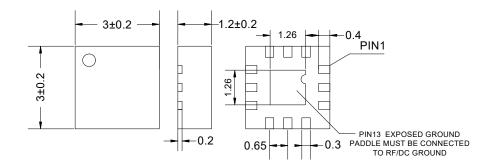




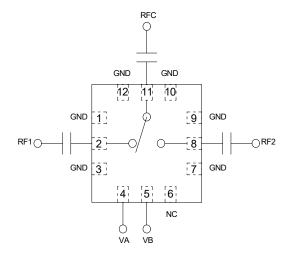
开关时间(ON)

开关时间(OFF)

## 外形和端口尺寸 (mm)



## 推荐装配图



Hisiwell Technology Co., Ltd Email: sales@hisiwell.com